**附件：**

**长沙市新一代半导体及集成电路产业链**

**“春节社招行动”企业社招需求表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 湖南星安科达信息技术有限公司 | | | | |
| **企业联系人信息** | **姓名**：曹丰华 | **职务**：办公室主任 | **联系方式**：  邮箱: 522450947@qq.com | | |
| **招聘岗位** | **岗位描述** | | **招聘人数** | **工作地点** | **薪酬待遇** |
| 1.研发部经理 | 岗位职责：   1. 能根据公司产业方向和目标市场提出产品规划、核心技术壁垒、专利布局等有利于公司开拓市场和建立护城河的方案和措施 2. 与公司管理层、营销中心、数据中心、生产部及其他相关部门密切合作，分析产业方向、市场需求、国家政策、技术发展等因素，主持项目可行性论证。 3. 负责公司的技术方向、技术规划、技术储备和技术资料规范化管理，为公司业务发展提供全面的技术保障。 4. 负责公司技术团队的建设及管理，包括人才引进、培养、业绩评估和激励等。 5. 5、计划、组织、指导和协调产品研发，不断进行技术创新，提高产品技术含量，提高产品和服务的竞争力和利润率。 6. 负责协调产品研发的各个环节，把握研发的整体进度，控制项目风险。 7. 关注技术发展的最新动态，组织、指导及协调有关调研和资料收集活动，分析调研结果，提供调研报告 8. 寻求技术合作伙伴，建立技术合作关系，最大限度地整合社会资源。 9. 保证公司系统和产品的安全性和稳定性，制定技术保密方案并可靠实施。   10、负责申请有关专利，做好专利池布局。  任职资格要求:  1、学历：研究生及以上学历；计算机、电子、通讯、自动控制、机电一体化等相关专业；211、985、双一流、国外名校优先。45岁以上可适当降低学历要求。  2、经验：10年以上计算机软硬件、电子设备、通讯产品、自动化设备研发经历，5年以上带领团队研发经验；熟悉嵌入式计算机软硬件、嵌入式实时操作系统、物联网相关产品；独立或带领团队研发过多项产品，有批量投产的案例，是主要完成人。  3、管理：有丰富的项目管理、运维管理及项目团队管理经验。  4、能力：具有很好的全局意识和战略性思维，优秀的组织、协调、决策能力；具有持续的技术创新能力，对研发部员工核心能力提升的培训能力；能独自解决产品规划、技术方案、核心技术布局等问题；具备骨干人才培养、后备接班人培养和人才激励能力。  5、精神：具备高度的工作热情、强烈的创业精神和开拓意识、良好的职业道德操守，抗压能力强；  6、人际：具有良好的语言表达能力和沟通能力；  7、计算机和外语：熟练使用各类设计软件；英语基础好。 | | 1 | 长沙 | 面议 |
| 2.项目经理 | 1. 负责提高项目组的服务质量和管理水平，确定部门的经营计划、发展规划及经营方针、制定部门的经营管理指标，并指挥实施；  2.负责制定本部门月度、年度工作计划并监督执行；  3.组织召开项目例会，检查项目进度、成本、质量、安全 等计划的执行情况，对存在的问题及时协调解决， 满足项目管理各项条件；  4. 掌握项目实施进度、质量情况，负责指导、协调、解决 项目中出现的技术和管理问题，保证项目正常进行，计划 按时完成；对项目成本进行有效管控；  5. 负责项目执行过程中内外协调等工作，做好沟通管理。与客户建立和保持良好关系，及时提出解决问题 的方法，并为客户提供技术咨询；参与产品和服务要求评审、监督、落实合同执行情况；  6. 负责制定完善的项目信息管理、档案管理制度。  7.参与公司项目管理流程的制定和优化，根据实际项目经验对项目管理流程、制度提出改进及优化建议，根据实际项目情况对管理工作进行完善和补充。  8. 为公司其他部门的工作提供必要的支持；  9.传达和执行上级管理层的精神和决策，完成公司领导交办的其他工作。  任职要求：  1.本科以上学历，计算机、电子、通讯等相关专业；  2.三年以上项目管理经验，了解与本公司业务相关的技术、管理知识；  3.熟悉项目管理知识体系，质量管理知识；  4.沟通能力好，能够用通俗语言解释技术问题，回答客户问题；  5.文字表达能力强，善于总结分析问题，较强的学习创新、组织协调、综合分析能力，优秀的领导能力、判断与决策能力、计划与执行能力、能承受较大的工作压力，有较好的团队合作精神。 | | 10 | 长沙 | 面议 |
| **福利待遇** | 社保、公积金、团建、项目提成、餐补、节日福利等 | | | | |
| **企业简介** | 湖南星安科达信息技术有限公司 是GF科技大学校友企业。  营业范围覆盖了半导体、集成电路、电子产品、计算机软硬件、系统集成、大数据服务等，详情如下：  集成电路布图设计代理服务；集成电路封装；集成电路、集成电路装备、电子产品及配件、电子和电工机械专用设备、计算机应用电子设备、通信设备、导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电子、通信与自动控制技术、网络技术、卫星导航定位应用系统及软硬件产品、碳化硅衬底相关半导体材料研发；计算机、计算机软件、计算机辅助设备、半导体设备、电子产品及配件销售；集成电路设计；计算机技术开发、技术服务；软件开发；电子技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；信息技术咨询服务；计算机检测控制系统的技术咨询服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素、碳化硅衬底相关半导体材料生产；信息处理和存储支持服务；基于位置的信息系统技术服务；计算机科学技术研究服务。 | | | | |